



2016年1月18日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20

ディーアイシービル

エレクトロニクス分野に DIC グループの最先端技術をご紹介

「新機能性材料展 2016」に出展

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、東京ビッグサイトで開催されるエレクトロニクスから食品・飲料、環境・エネルギー、メディカル・ヘルスケア、情報通信まで、あらゆる産業分野において新しい市場を切り開く材料・加工技術が一堂に介する機能性材料の総合展示会「新機能性材料展 2016」に出展します。同展は、「Printable Electronics 2016」「nano tech 2016」などと同時開催し、幅広い市場の最先端技術の融合による製品開発への展開が期待されます。

当社は、ディスプレイやタブレット向けの表面保護材料や光学用材料などの高機能合成樹脂製品を中心に、当社が誇る最先端技術を駆使した製品を展示します。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。

【展示会概要】

日時： 1月27日（水）～1月29日（金） 10:00～17:00

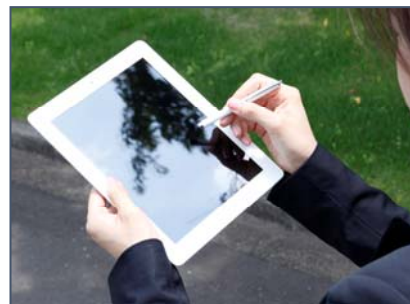
場所： 東京ビッグサイト DICブース 東2ホール 3B-10

公式HP：<http://www.kinousei.com/index.html>

【展示概要】

高機能合成樹脂製品

- 各種ハードコート剤（保護コート剤）
 - ・帯電防止、超高硬度、UV効果などの機能を付与
 - ・光学フィルム、ディスプレイ、太陽電池向け
- 高残炭率を実現する炭素繊維強化用樹脂
- 高感度・高耐熱を両立した半導体・ディスプレイ向けリソグラフィ用樹脂
- 撥水撥油性・防汚性・滑り性を付与したモバイル機器向けUV硬化型塗料用添加剤
- 高耐久な防汚層を形成するタッチパネルガラス防汚コーティング剤
- 優れたレベリング性と重ね塗り特性を両立したレジスト用レベリング剤
- 低屈折率と透明性を兼ね備えた光学材料向け添加剤



Press Release



DIC株式会社

□高屈折率と低粘度を両立したレンズなど光学材料向けコート剤用樹脂

放熱接着材料

□熱伝導性・絶縁性・耐熱性に優れる高熱伝導絶縁接着シート

メンブレン製品

□液体の脱気・給気をコントロールする中空糸膜および薬用脱気モジュール

食品

□スーパーフードとして知られる栄養補助食品スピルリナ

色彩

□世界唯一のアジアを起点としたデザイントレンドブック
「アジアカラートrendブック 2017-2018」



以上



ブースイメージ

報道機関からのお問い合わせ
お客様からのお問い合わせ

コーポレートコミュニケーション部
マーケティング本部

TEL 03-6733-3033
TEL 03-6733-5921